

<<计算机组装与维修>>

图书基本信息

书名：<<计算机组装与维修>>

13位ISBN编号：9787111233589

10位ISBN编号：7111233581

出版时间：2008-2

出版时间：机械工业出版社

作者：颜谦和 著

页数：215

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<计算机组装与维修>>

内容概要

《教育部中等职业计算机示范专业规划教材：计算机组装与维修》采用项目教学的方式组织内容，以通俗易懂的语言向读者展现了计算机组装与维修实际项目的全过程。

具有较强的实用性与可操作性。

全书主要内容包括认识计算机组件、组装计算机硬件、BIOS基本设置、硬盘与硬盘分区、安装操作系统、驱动程序安装与常用外设、安装常用应用软件、使计算机最优化、硬件选购与性能测试、批量安装与系统复原、维护与维修基本方法，以及主要设备常见故障及处理等。

《教育部中等职业计算机示范专业规划教材：计算机组装与维修》可用作中等职业学校计算机及应用专业教材，也可作为相关行业岗位培训用书或相关工程技术人员的参考用书。

<<计算机组装与维修>>

书籍目录

丛书序前言第1章 认识计算机组件1.1 计算机概述1.1.1 计算机的产生和发展1.1.2 计算机的主要特点1.1.3 计算机的应用领域1.2 计算机系统组成1.2.1 硬件系统1.2.2 软件系统1.3 计算机组件1.3.1 计算机外观构成1.3.2 计算机组件实训 认识计算机组件思考与习题一第2章 组装计算机硬件2.1 主板2.1.1 主板的结构2.1.2 CPU插座2.1.3 内存插槽2.1.4 扩展插槽2.1.5 接口2.2 CPU2.2.1 CPU的发展史2.2.2 CPU的三大制造商2.2.3 CPU主要性能指标2.3 内存2.3.1 内存的计算单位2.3.2 插槽类型2.3.3 传输类型2.3.4 内存的性能指标2.3.5 内存新技术2.4 组装硬件基本流程 2.4.1 常用装机工具2.4.2 装机注意事项 2.4.3 装机基本步骤2.5 项目一安装计算机最小系统2.5.1 准备工作2.5.2 项目实施过程2.6 项目二安装计算机硬件2.6.1 准备工作2.6.2 项目实施过程实训一 安装计算机最小系统实训二 安装整机硬件思考与习题二第3章 BIOS基本设置3.1 软驱与光驱3.1.1 软盘与软盘驱动器3.1.2 光盘与光盘驱动器3.2 BIOS与CMOS3.2.1 BIOS的基本概念3.2.2 BIOS的组成与功能3.2.3 BIOS的分类3.2.4 CMOS的含义3.3 项目一认识BIOS与CMOS3.3.1 开机画面详解3.3.2 CMOS设置程序的进入3.3.3 主菜单简介3.3.4 参数修改与保存3.4 项目二CMOS基本设置实训 BIOS基本设置思考与习题三第4章 硬盘与硬盘分区第5章 安装操作系统第6章 驱动程序的安装与常用外设第7章 安装常用应用软件第8章 使计算机最优化第9章 硬件选购与性能测试第10章 批量安装与系统复原第11章 维护与维修基本方法第12章 主要设备常见故障及处理附录 计算机(微机)维修工国家职业标准参考文献

<<计算机组装与维修>>

编辑推荐

《计算机组装与维护》由多年从事计算机组装与维护课堂教学、具有丰富实践经验和动手能力的一线教师编写，可以作为高等职业院校和高等专科学校的软件技术、多媒体技术、计算机应用、计算机网络、计算机信息管理、电子商务等专业的教材，也可以作为计算机培训教材以及自学教材。

<<计算机组装与维修>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>